

## EXAMEN TERMOTECNIA JUNIO 2020 PROBLEMA DE TRANSFERENCIA DE CALOR



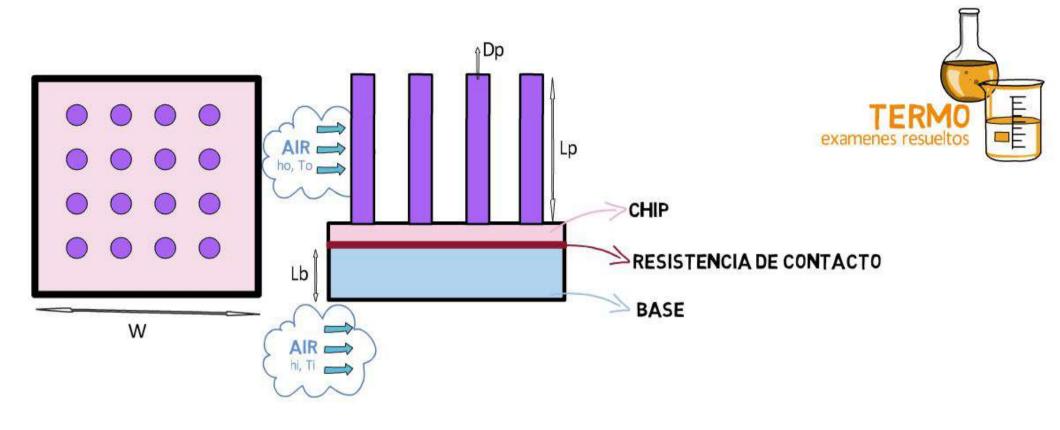
## PROBLEMA 1 (MAXIMO 5 PUNTOS)

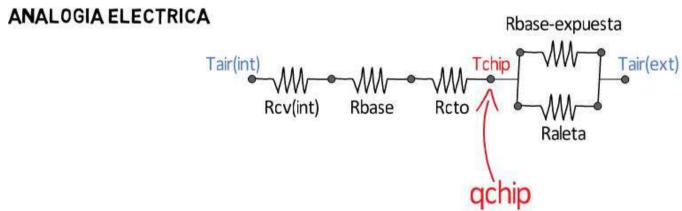
La maxima temperatura de operacion de un chip es Tc = 75°C. Para aumentar la disipacion de calor y permitir que un chip cuadrado de lado W = 12,7mm opere en estas condiciones se propone añadir en su cara exterior un paquete aleteado que consta de 4\*4 aletas de aguja de cobre de diametro Dp = 1,5mm, longitud Lp = 15 mm y conductividad 400W/mK. En la union de las aletas con el chip la resistencia de contacto es despreciable. En su cara interior el chip se une a una base de espesor Lb = 5mm y conductividad Kb = 1W/mK. En la union de la cara interior con la base la resistencia de contacto es  $Rcto = 10^{-4}$  m²K/W. La resistencia termica del chip es despreciale y se puede considerar que su temperatura es uniforme. Si la temperatura del aire por el exterior(o) e interior(i) es T=20 °C y los coeficientes de pelicula convectivos son  $h_o = 1000$  y  $h_i = 40$ W/m²K, se pide:

- 1. Calcular el calor disipado por el chip cuando se añade el paquete aleteado (W).
- 2. Calcular la efectividad de las aletas.
- 3. Calcula la mejora en la disipacion de calor por el uso de aletas(%)











$$q_{chip} = \frac{I_{chip} - I_{air(int)}}{R_{cv(int)} - R_{base} + R_{cto}} + \frac{I_{chip} - I_{air(int)}}{R_{cv(int)} - R_{base} + R_{cto}}$$



$$R_{\text{aletas}} = \frac{1}{h_{\text{cv[ext)}} A_{\text{aetas}} n_{\text{aeta}}}$$

$$\eta_{\text{aeta}} = \frac{\tanh (\text{mLc})}{\text{mLc}}$$





## SE ESTUDIA EN LA SUPERFICIE DE UNA ALETA.

$$\xi = \frac{q_{\text{aleta}}}{q_{\text{sin aleta}}} = 27,81 \%$$

$$\frac{\mathbf{q}_{\text{con aletas}}}{\mathbf{q}_{\text{sin aletas}}} = 17 \%$$



